

美国犹他州的莱希建造第二座半导体晶圆制造厂

2月16日消息，半导体设计与制造公司德州仪器表示，将在美国犹他州的莱希建造第二座 300 毫米半导体晶圆制造厂，这是该公司在犹他州 110 亿美元（当前约 753.5 亿元人民币）投资的一部分。



德州仪器第二座工厂建成后将与现有工厂合并，最终作为一家工厂运营。新晶圆厂将为德州仪器额外创造约 800 个工作岗位，以及数千个间接就业岗位。

今年 1 月曾报道，德州仪器宣布公司董事会已任命 Haviv Ilan 为下一任总裁及首席执行官，4 月 1 日起生效。

谈及在犹他州建造第二座晶圆厂时，Haviv Ilan 表示，随着半导体在电子产品，特别是工业和汽车领域的预期增长，以及美国《芯片与科学法案》的通过，现在是进一步投资于内部制造能力的最佳时机。

本文链接：<https://dqcm.net/zixun/16765122319029.html>

